



连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > SD 卡连接器



兼容卡: 安全数字

位数: 11

中心线（间距）: 1.7 mm [.06 in]

PCB 安装方向: 直角

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
兼容卡	安全数字

结构特性

位数	11
PCB 安装方向	直角

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
-------------	------

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	1.7 mm[.06 in]
---------	----------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



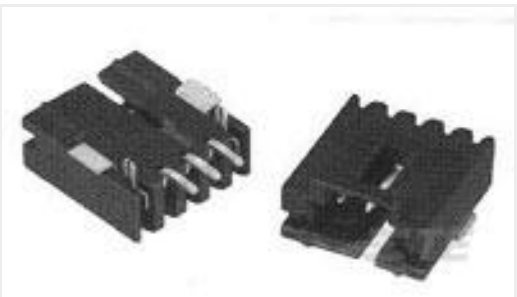
TE 产品编号1-440054-3
2.0MM,HDR,13POS,VERTICAL



TE 产品编号50935-6
SOCKET,MIN-SPR AU-AU SER-1



TE 产品编号5120658-1
Z-PACK HS3 HDR ASY 10R 100P



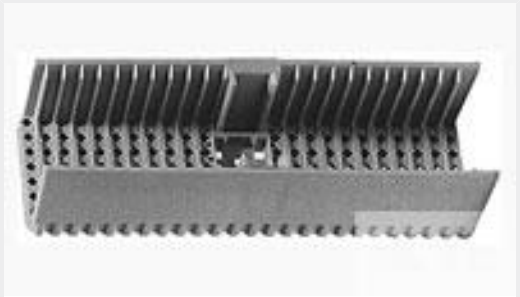
TE 产品编号5-147278-4
05 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL



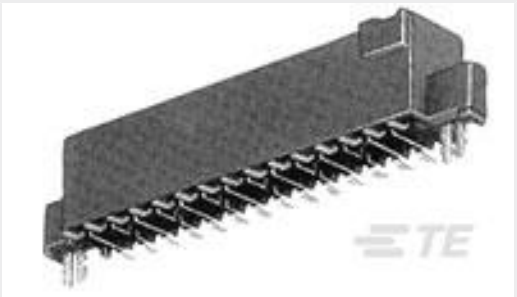
TE 产品编号1-5316559-1
.6FHP04H,160,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes



TE 产品编号1903977-1
SLIM UPM 4POS. R/A HDR ASSEMBL



TE 产品编号646482-2
2MM H.M.,B-22 SHROUD 3.9MM



TE 产品编号1-104652-0
100 50/50 GRID DRST SFMNT RCPT



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2041021-1_B_c-2041021-1-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2041021-1_B_c-2041021-1-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2041021-1_B_c-2041021-1-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SD Memory Card Connectors Quick Reference Guide (English)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本